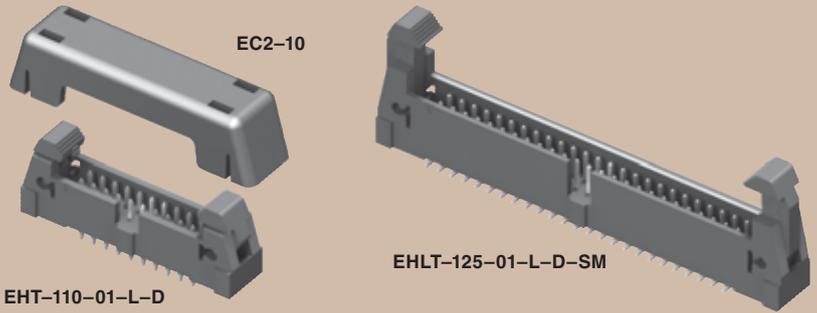


(2,00mm) .0787"

EHT, EC2, EHLT 系列



带围墙的IDC弹出器插头

配接: TCSD

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?EHT

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子材料:

磷铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 3A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

无铅可软焊性:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0.10mm) .004"

注: 提供其他镀金选项。

请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为

非标准型, 不可退换。



05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 25

-L
= 10μ" (0.25μm) 导柱镀金, 尾端镀雾锡

留空用于通孔

-RA
= 弯角

-SM
= 表面贴装

-“XX”
= 电极标记位置

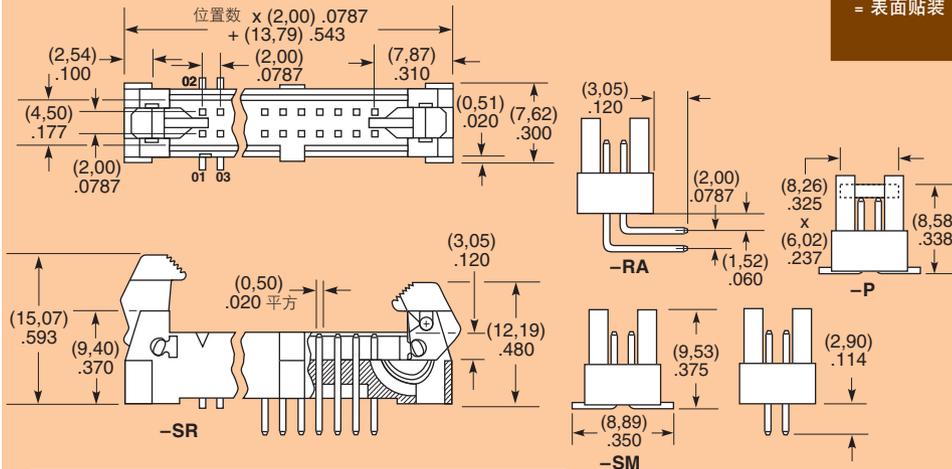
-LC
= 锁夹
(适用于 -SM)
(需要手动放置)

-K
= (6.50mm)
0.256" 直径聚酰亚胺薄膜取放垫
(适用于 -SM)

-P
= 取放垫
(适用于 -SM)

-TR
= 卷带封装
(适用于 -SM)

-SR
= 消除应力
(无消除应力功能时留空)



还提供

弹出式插头帽。
(锁定 TCSD 线缆至 EHT 插头) 指定 EC2-XX。

配接: TSLD

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?EHLT

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子材料:

磷铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 3A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求: 是

加工:

无铅可软焊性: 是

SMT 引线共面度:

最大 (0.10mm) .004"

注: 有些长度、式样和选项为

非标准型, 不可退换。



05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 25

-L
= 10μ" (0.25μm) 导柱镀金, 尾端镀雾锡

留空用于通孔

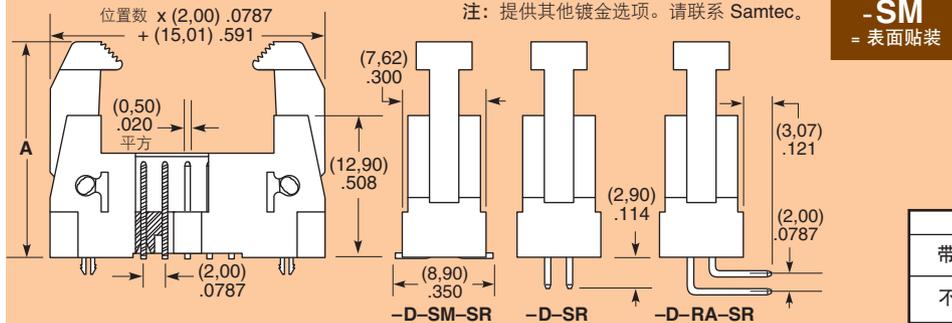
-RA
= 弯角

-SM
= 表面贴装

-“XX”
= 电极标记位置

-LC
= 锁夹
(适用于 -SM)
(需要手动放置)

-SR
= 消除应力
(无消除应力功能时留空)



注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

选项	A
带有 -SR	(19,60) .772
不带 -SR	(15,93) .627